

锦州神工半导体股份有限公司 2021 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2021 年度主要财务数据和指标

单位：万元 币别：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	47,401.19	19,209.75	146.76
营业利润	25,407.00	11,222.45	126.39
利润总额	25,400.61	11,232.92	126.13
归属于母公司所有者的净利润	22,023.49	10,027.65	119.63
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	21,600.43	8,964.44	140.96
基本每股收益（元）	1.38	0.65	112.31
加权平均净资产收益率	16.76%	9.62%	上升 7.14 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	148,883.93	134,856.78	10.40
归属于母公司的所有者权益	141,597.29	121,184.66	16.84

股本（万股）	16,000.00	16,000.00	0
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	8.85	7.57	16.91

注：1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年度报告为准。数据若有尾数差，为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2021 年全球集成电路产业蓬勃发展，景气度持续提升，受此影响，公司刻蚀机用大直径单晶硅材料订单需求大幅增加，营业收入较上年同期实现较大幅度增长。2021 年公司实现营业总收入 47,401.19 万元，同比增长 146.76%；实现归属于母公司所有者的净利润 22,023.49 万元，同比增长 119.63%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 21,600.44 万元，同比增长 140.96%。

报告期内，公司财务状况良好。2021 年末，公司总资产 148,883.93 万元，同比增长 10.40%；归属于母公司的所有者权益 141,597.29 万元，同比增长 16.84%；归属于母公司所有者的每股净资产 8.85 元，同比增长 16.91%。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达到 30% 以上的变动说明

报告期内，营业总收入同比增长 146.76%；营业利润同比增长 126.39%；利润总额同比增长 126.13%；归属于母公司所有者的净利润同比增长 119.63%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长 140.96%；基本每股收益同比增长 112.31%。

伴随着全球半导体行业的快速发展，下游客户对于半导体材料需求持续提升，市场需求旺盛。面对市场机遇，公司根据市场需求优化产品结构，利润率较高的 16 英寸及以上大直径单晶硅材料销售收入进一步提升，对净利润增长有较大贡献。在产品成本、良品率、参数一致性等关键指标上，公司持续提升其全球竞争优势。在此基础上公司及时地增加了大直径单晶硅材料的产能规模，提高了对客户的稳定供货能力。实现了营业收入和净利润较大幅度增长。

三、风险提示

本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审

计，具体数据以公司2021年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2022 年 2 月 26 日